

## 北京耐威科技股份有限公司

### 2016 年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日；

2、预计的业绩： 亏损  扭亏为盈  同向上升  同向下降  基本持平

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	比上年同期下降：约 0%-20%	盈利：2,065.39 万元
	盈利：约 1,652.31 万元-2,065.39 万元	

其中，2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日预计的业绩情况如下：

项目	2016 年 7-9 月	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	比上年同期上升：约 330%-360%	盈利：124.33 万元
	盈利：约 442.72 万元-447.59 万元	

#### 二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

#### 三、业绩变动原因说明

本报告期业绩变动的主要原因为：

1、报告期内，公司完成对北京瑞通芯源半导体科技有限公司的收购并间接控股了全球领先的 MEMS 芯片制造商瑞典 Silex Microsystems AB（以下简称“Silex”），公司自 2016 年 8 月 1 日起将其财务数据纳入合并财务报表编制范围，公司财务数据开始体现 MEMS 业务的业绩贡献。

2、报告期内，公司原有业务的营业收入及营业利润较上年同期实现增长。

3、报告期内，公司因业务扩张及实施重大资产重组导致的相关管理费用较上年同期显著上升。

4、公司本期收到的政府补助及增值税退税金额较上年同期大幅减少。

本报告期内，预计非经常性损益对当期净利润的影响约为 151.99 万元，上年同期非经常性损益对当期净利润的影响约为 594.97 万元。

#### **四、其他相关说明**

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；

2、2016 年前三季度业绩的具体数据将在公司 2016 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 14 日